真空封着技術

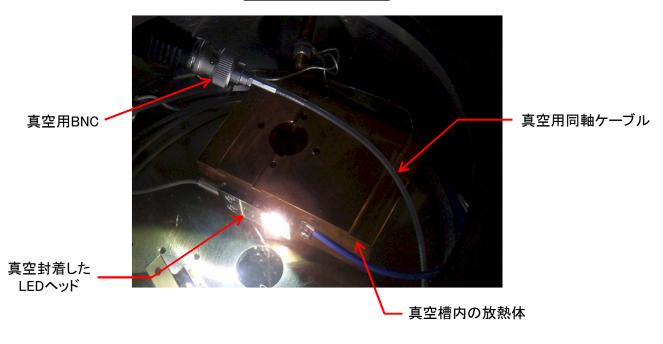
LED・ICタグ・磁気センサー等の機能部品を1×10E-4Pa以下の高真空中で使用可能とする、真空封着技術を提供します。

各種真空封着デバイスの開発・試作品製作・製品製造を承ります。

高真空対応のLEDヘッド(試作品例)



高真空槽内での発光例





排気開始後15時間後の到達真空度 1E-6hPa未満



T224-0023

神奈川県横浜市都筑区東山田1-1-43 TEL: 045-595-0015 FAX: 045-591-3198

URL: http://www.ci-techno.co.jp